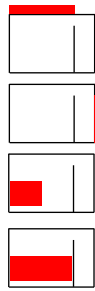


SMT

Werbebanner auf www.SMT-Verlag.de

emv-esd

CADS



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

Redaktion

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
info@smt-verlag.de
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49

Vertrieb

info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49

Anzeigenverkauf

Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49
E-mail: info@smt-verlag.de

MEDIADATEN 2017

THEMEN
TERMINE
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT &
AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG
JAHRGANG 29
NOVEMBER 2016
WWW.SMT-VERLAG.DE
30974

emv-esd 4
electronica 2016

11 **SMT**

RFID ALS BAUSTEIN DER SMART SMT FACTORY

Servicevereinbarungen für planbare Inspektionen | Marktübersicht: Leiterplattenhersteller | Prüfqualität von EMV-Messungen durch normgerechte Messung an allen Frequenzen

ASM

- Herausgeber:** Jost Dennier

- Redaktion:** Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
Anschrift: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
 Oberer Schenkgarten 1
 55218 Ingelheim
 Tel.: (0 61 32) 43 16 47
 Fax: (0 61 32) 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
 Web: www.smt-verlag.de

- Anzeigen:** Telefon: (0 613 2) 43 16 47
Anschrift: Fax: (0 61 32) 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
 Web: www.smt-verlag.de

- Inhaber:** Jost Dennier

- Verlag:** SMT-VERLAG
 Oberer Schenkgarten 1
 55218 Ingelheim

- Jahrgang:** 30. Jahrgang 2017

- Erscheinungsweise:** 8 x jährlich

- Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6

- Bezugspreise:** Jahresabonnement: 58,00 Euro inkl. Versand
 Einzelheft: 9,00 Euro
 Jahresabo: EMV-ESD

■ Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u s w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

- Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2015 -01.10.2016)

- Druckauflage:** 9500

- Tatsächlich verbreitete Auflage**
im Jahresdurchschnitt: 9244

- Verkaufte Auflage:** 822

- Freistücke:** 8172 pro Ausgabe

- Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 250 pro Ausgabe

■ Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
Inland		
Postleitzahl 0	218	2,4
Postleitzahl 1	321	3,5
Postleitzahl 2	521	5,6
Postleitzahl 3	712	7,7
Postleitzahl 4	609	6,6
Postleitzahl 5	712	7,7
Postleitzahl 6	1141	12,3
Postleitzahl 7	1971	21,3
Postleitzahl 8	1626	17,6
Postleitzahl 9	833	9,0
Ausland		
Schweiz	123	1,3
Österreich	117	1,3
Großbritannien	89	1,0
Niederlande	90	1,0
Sonstiges Ausland	161	1,7
Gesamtauflage	9244	100,0

Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	621	6,7
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	153	1,7
244	Fahrzeugbau	231	2,5
248	Luft- und Raumfahrt	280	3,0
250	Elektronikfertigung	3738	40,4
	Unterhaltungselektronik	166	1,8
	Medizin techn. / Optik	317	3,4
	Leiterplattenhersteller	238	2,6
	Ing. Büros/Dienstleistung	1232	13,3
	Mess- und Regeltechnik	411	4,4
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	825	8,9
	Bauelemente-Hersteller	256	2,8
	Stromerzeugung	67	0,7
9	Ausbildung / Forschung	631	6,8
	Sonstige Branchen	78	0,8
Tatsächlich verbreitete Auflage		9244	100,0

Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1375	14,9
10 bis 49 Beschäftigte	1177	12,7
50 bis 99 Beschäftigte	812	8,8
100 bis 499 Beschäftigte	2252	24,4
500 bis 999 Beschäftigte	829	9,0
1000 und mehr Beschäftigte	2799	30,3
	9244	100,0

Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	614	6,6
Techn. Management	2179	23,6
Forschung/Entwicklung	2508	27,1
Konstruktion	708	7,7
Fertigung	1939	21,0
Qualitätskontrolle, Test	523	5,7
Verkauf	314	3,4
Marketing / Werbung	395	4,3
Studenten	43	0,5
Hochschulen/Sonstige	21	0,2
	9244	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breit x 297 hoch mm
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Format	Breite x Höhe	Maße angeschnitten	bei Anzeigen pro Jahr				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
3/4- Seite	140 x 260 oder 185 x 195	146 x 303	2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	1.450,00	1.250,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.030,00	980,00	920,00	880,00	820,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	530,00	504,00	474,00	440,00	430,00
1/16- Seite	46 x 62 oder 93 x 31		360,00	340,00	324,00	303,00	285,00

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%
Sonstige Platzierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis
Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

Farbzuschläge:

Format	2-farbig (Skala)	3-farbig	4-farbig	Sonderfarbe
1/1 oder kleiner	390,00	750,00	950,00	600,00
1/2 oder kleiner	300,00	580,00	750,00	600,00
1/4 oder kleiner	250,00	450,00	550,00	600,00

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 3,00

Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE83551900000787587013

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 270,00	bis 50 g/1000 inkl. Port 370,00
-------------------------------------	------------------------------------

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF- und eps-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Schwerpunkthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
Ständige Schwerpunkte	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
Januar/ Februar mit EMV-ESD 1 Messeheft EMV 2017 Redaktionsschluss 17.02.2017 Anzeigenschluss 24.02.2017 Erscheinungstermin 08.03.2017	Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Steckverbinder		Vorschau EMV 2017 Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	APEX 14. - 16.02.2017 San Diego EMV 28. - 30.03.2017 Stuttgart
März mit CADS 1 Redaktionsschluss 15.03.2017 Anzeigenschluss 22.03.2017 Erscheinungstermin 04.04.2017	Vorberichte » SMT Hybrid Packaging « Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme Marktübersicht: Lohnfertiger	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		CeBIT 20. - 24.03.2017 Hannover Hannover Messe 24. - 28.04.2017 Hannover
April/Mai mit EMV-ESD 2 Messeheft SMT/ Hybrid/ Packaging Redaktionsschluss 20.04.2017 Anzeigenschluss 27.04.2017 Erscheinungstermin 04.05.2017	Vorberichte » SMT Hybrid Packaging « Reparatur/Rework, Löttechnik, Bestücktechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Marktübersicht: Lötssysteme		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Nachbericht EMV 2017 Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	SMT/Hybrid/ Packaging 16. - 18.05.2017 Nürnberg
Juni/ Juli mit CADS 2 Redaktionsschluss 12.06.2017 Anzeigenschluss 19.06.2017 Erscheinungstermin 29.06.2017	Nachberichte » SMT Hybrid Packaging « Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework Marktübersicht: Schablonendruck	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		Intersolar Europe 31.05. - 02.06.2017 München
August/ September mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 17.08.2017 Anzeigenschluss 24.08.2017 Erscheinungstermin 04.09.2017	Trends in der Bestücktechnik, Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Baugruppentester		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	Motek 09. - 12.10. 2017 Stuttgart
Oktober mit CADS 3 Redaktionsschluss 13.09.2017 Anzeigenschluss 20.09.2017 Erscheinungstermin 08.10.2017	Vorberichte » productronica « Löttechnik, Selektivlöten Dispensen, Bestückung MCM, Board-Test, ICT, AOI, AXI Marktübersicht: Bestückssysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		Semicon Europe 14. - 17.10.2017 München parts2clean 24. - 26.10.2017 Stuttgart
November mit EMV-ESD 4 MESSEHEFT »productronica 2017« Redaktionsschluss 19.10.2017 Anzeigenschluss 26.10.2017 Erscheinungstermin 02.11.2017	Vorberichte » productronica « Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik Marktübersicht: Leiterplattenhersteller		Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	productronica 14. - 17.11.2017 München
Dezember mit CADS 4 Redaktionsschluss 29.11.2017 Anzeigenschluss 05.12.2017 Erscheinungstermin 14.12.2017	Nachberichte » productronica « Boardhandling, Bonding Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Marktübersicht: Bondsysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		SPS/IPC/DRIVES 28. - 30.11.2017 Nürnberg